

株式会社 シンエイ 殿

発行日: 2011年 7月 5日

不具合整理No.43MD-7-005

協力工場 不良品連絡書

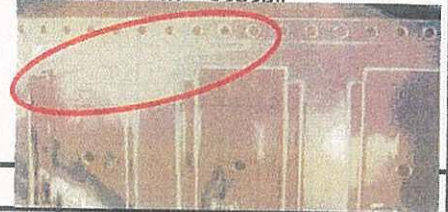
再発防止のため対策を記入の上、指定回答日までに原本を提出して下さい。

指定回答日: 2011年 7月 8日

承認	調査	担当
近藤 11.7.05 広司	浅川 11.7.05 裕規	田幸 11.7.05 大輔

図番	CLE1006-3002E
品名	6P SIM CARD CONNECTOR
ロットNo	210407-2-09
発生日	2011年 7月 5日
不良数量	3リール(4,500個)
不良率	

不良内容

カバーテープの破れ
SMK(顧客先のNokiaの組立て工場にて発見。

処置

1. 確認内容

写真にて確認致しました。

返却品の処置(数量明記)

2. 発生原因

不明。
(外部から受けたものと考えます)

4. 流出原因

検査の見逃しによるものでした。

3. 発生防止対策

組立機溶着工程の検査を頻繁に実施致します。

5. 流出防止対策

検査員の再教育を実施致します。

実施日: 2011年 7月 8日

実施日: 2011年 7月 8日

在庫品仕掛品の確認

在庫品 0

仕掛品 0

回答日: 2011年 7月 8日

標準類改訂 有・無 ()

承認 調査 作成

堀越

堀越

対策後 210711-2-01-58~210718-2-01-75の計5ロットにおいて
同不具合無しを、有効性有りと判断致します。

承認 調査 確認者

浅川
12.3.27
裕規浅川
12.3.27
裕規田幸
12.3.27
智治

(株) 鈴木

Rev: A

MQM-10010-4